

2026年度精密工学会春季大会学術講演会 ランチョンセミナーのご案内

[2026年度精密工学会春季大会 実行委員会]

このたびは、先端技術パネル・機器展示にご出展いただきまして、誠にありがとうございます。「ランチョンセミナー」につきましてご連絡申し上げます。

1. ランチョンセミナー日程

日	時刻	場所	タイムテーブル
3月17日(火)	12:00~12:50	全学講義棟1号館4階 講演室C室 ランチョンセミナー①	12:00 富士ダイス株式会社 12:10 芝浦機械株式会社 12:20 ニッシン・パーテクトリアル株式会社 12:30 株式会社渋谷光学
		全学講義棟1号館4階 講演室D室 ランチョンセミナー②	12:00 NSW 株式会社 12:10 株式会社ティ・ディ・シー 12:20 牧野フライス精機株式会社 12:30 レーザライン株式会社
		全学講義棟1号館4階 講演室E室 ランチョンセミナー③	12:00 ヤマザキマザック株式会社 12:10 ブルカージャパン株式会社 12:20 パルステック工業株式会社 12:30 株式会社ナックイメージテクノロジー
3月18日(水)	12:00~12:50	全学講義棟1号館4階 講演室C室 ランチョンセミナー①	12:00 オークマ株式会社 12:10 日新イオン機器株式会社 12:20 株式会社ダイナックス 12:30 森松 T&S 株式会社
		全学講義棟1号館4階 講演室D室 ランチョンセミナー②	12:00 株式会社斉藤光学製作所 12:10 アイオン株式会社 12:20 株式会社プロフィット 12:30 コマツ NTC 株式会社
		全学講義棟1号館4階 講演室E室 ランチョンセミナー③	12:00 ピーアンドシー株式会社 12:10 信越ポリマー株式会社 12:20 公益社団法人工作機械技術振興財団 12:30 旭ダイヤモンド工業株式会社
3月19日(木)	12:00~12:50	全学講義棟1号館4階 講演室C室 ランチョンセミナー①	12:00 日本エンギス株式会社 12:10 九州精密工業株式会社 12:20 ホーコス株式会社
		全学講義棟1号館4階 講演室D室 ランチョンセミナー②	12:00 株式会社オプトクエスト 12:10 中央精機株式会社 12:20 スペクトラ・フィジックス株式会社
		全学講義棟1号館4階 講演室E室 ランチョンセミナー③	12:00 計測エンジニアリングシステム株式会社 12:10 ファナック株式会社 12:20 アイコアルファ株式会社

発表順等は、今後変更になる可能性があります。変更がございましたら随時ご連絡させていただきます。

2. ランチョンセミナー詳細

・当日の発表題目を 2/27(金)までに、実行委員・山田洋平(埼玉大学) y.yamada@mech.saitama-u.ac.jp までメールでご連絡ください。

・当日は、PC との接続テストを行いますので、11:50 までに発表会場までお越しください。

・講演時間は 8 分間(+交代時間 2 分間)です。昼食休憩の時間内に終了する必要がありますので、時間厳守をお願いいたします。

・講演会場のプロジェクター(HDMI 接続)とスクリーンをご利用いただけます。PC はご持参ください。

・質疑応答の時間は設定しておりません。司会の方から、質疑や情報交換などは後ほど個別に機器展示会場等で行っていただくようアナウンスいたします。

・各会場に入場できる聴講者数を最大 100 名程度としております。聴講者はお弁当を食べながらセミナーを聴講します(参加費無料)。

※当日、本学の食堂が閉鎖される関係上、本大会では参加者に対し、ランチョンセミナーへの参加を積極的に宣伝しております。(従来より多い参加を期待しております。)

・各会場に司会進行 1 名と会場担当 1 名がおりますので、何かございましたらお声がけください。

3. 問い合わせ先

2026 年度精密工学会春季大会展示担当 山田洋平, e-mail: y.yamada@mech.saitama-u.ac.jp

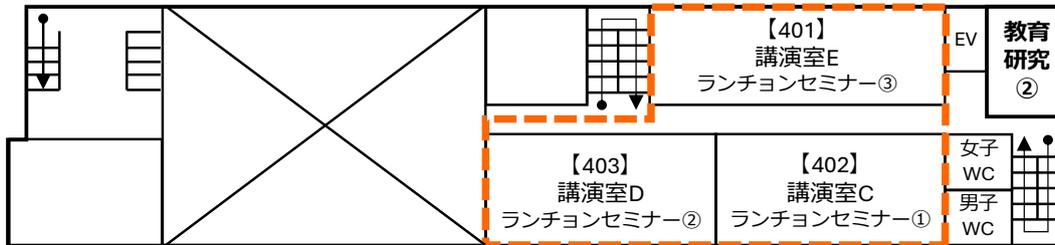
4. 会場詳細

ランチョンセミナー会場： 埼玉大学(〒338-8570 さいたま市下大久保 255) 全学講義棟 1号館 4階 講演室 C, D, E 室

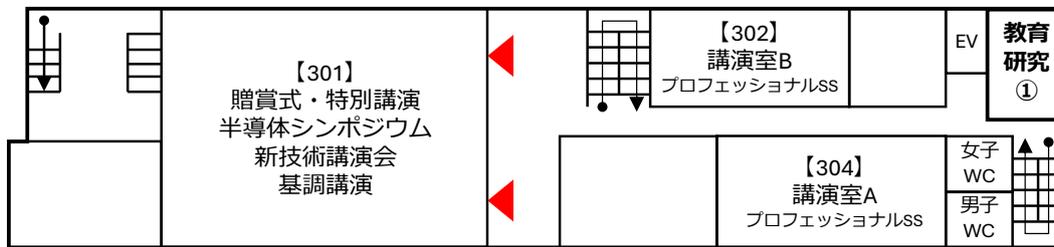
全学講義棟1号館

4F

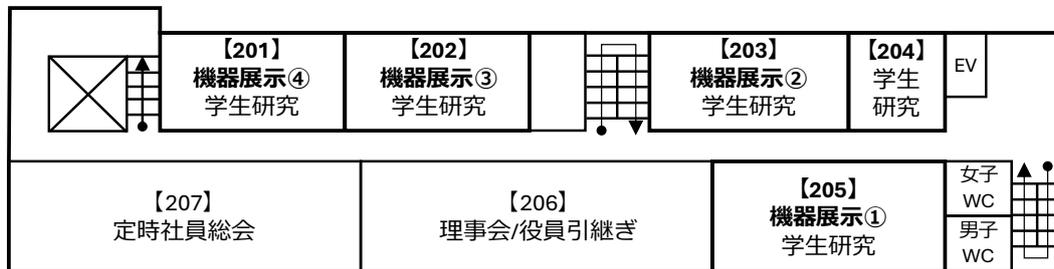
ランチョンセミナー34社



3F



2F



1F

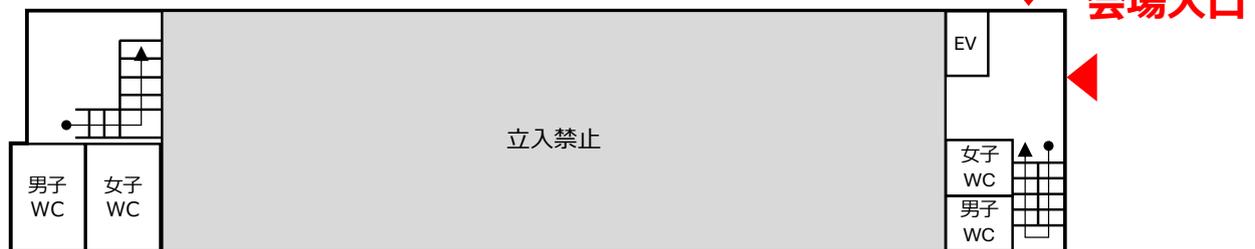


図1 ランチョンセミナー会場マップ

以上